

MICTOR

Interne TE-Nummer 2-1658048-1

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 40 Position, .8 mm [.031 in] Centerline, Gold Flash, Surface Mount, Power & Signal, Black

[Auf TE.com ansehen>](#)

Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Leiterplattenstiftleisten und -buchsen

PCB-Steckverbindermontagetyp: **Stiftleiste für die Leiterplattenmontage**Montageausrichtung für Leiterplatte: **Vertikal**Steckverbindersystem: **Leiterplatte-an-Leiterplatte**Anzahl von Positionen: **40**Raster: **.8 mm [.031 in]****Eigenschaften****Produktmerkmale**

PCB-Steckverbindermontagetyp	Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
Steckverbindersystem	Leiterplatte-an-Leiterplatte
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Stapelbar	Nein
Ladungszustand des Steckverbinderkontakts	Voll bestückt
Montageausrichtung für Leiterplatte	Vertikal
Anzahl von Positionen	40
Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration	Parallel

Elektrische Kennwerte

Spannungsfestigkeit (max.)	675 VAC
Isolierwiderstand	2 MΩ
Impedanz	100 Ω
Arbeitsspannung	125 VAC

Sonstige Eigenschaften

Satzverarbeitungselement-Material	Polyimid-Folie
Primäre Produktfarbe	Schwarz

Kontaktmerkmale

Flachkontaktbreite	.38 mm[.015 in]
Flachkontaktdicke	.2 mm[.008 in]
Kontaktform	Einzelstrahl, Quadratisch
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Gold
Kontaktmaterial	Phosphorbronze
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Blattvergoldet
Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	.12 µm[5 µin]
Kontakttyp	Stift
Kontakt-nennstrom (max.)	1.25 A, 9.5 A

Klemmenmerkmale

Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke	.2 mm[.008 in]
Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite	.94 mm[.037 in]
Verbindungsmethode für Leiterplatte	Oberflächenmontage

Montage und Anschluss-technik

Montageausrichtungstyp für Leiterplatte	Fixierstifte
Gegensteckarretierung	Mit
Gegensteckführung	Ohne
Arretierung für Leiterplattenmontage	Mit
Montageausrichtung der Leiterplatte	Mit
Art der Steckverbinder- montage	Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

Raster	.8 mm[.031 in]
Gehäusematerial	LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)

Abmessungen

Steckverbinderhöhe	18.36 mm[.722 in]
Stapelhöhe	19 mm[.748 in]
Leiterplattendicke (empfohlen)	.05 mm[.12 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
---------------------------	----------------------------

Betrieb/Anwendung



Satzverarbeitungsfunktion	Hub- und Schwenkabdeckung
---------------------------	---------------------------

Stromkreis Anwendung	Strom und Signale
----------------------	-------------------

Industriestandards

UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
----------------------	----------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	36
------------------	----

Verpackungs-Typ	Einsatz, Kasten
-----------------	-----------------

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die [Produktseite auf TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
-------------------------------	---------

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
------------------------------	---------

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
--	---

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2023 (233) Enthält keine SVHC
--	---













Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
---------------	--

Lötfähigkeit	Reflow-Löten tauglich bis 260 °C
--------------	----------------------------------









Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile

 <p>TE Teilnr.: 1658462-1 MSB0.80RC-ASY040FL,-,30,-TY</p>	 <p>TE Teilnr.: 1658012-1 MSB0.80RC-ASY040FL,-,10,-TY</p>	 <p>TE Teilnr.: 1658043-1 MSB0.80RC-ASY040FL,-,F,-TY</p>	 <p>TE Teilnr.: 6-1658012-1 MSB0.80RC-ASY040FL,GP,10,-TR</p>
 <p>TE Teilnr.: 2-1658012-1 MSB0.80RC-ASY040FL,-,10,-TY</p>	 <p>TE Teilnr.: 2-1658043-1 MSB0.80RC-ASY040FL,-,F,-TY</p>	 <p>TE Teilnr.: 2-1658462-1 MSB0.80RC-ASY040FL,-,30,-TY</p>	 <p>TE Teilnr.: 4-1658012-1 MSB0.80RC-ASY040FL,GP,10,-TR</p>
 <p>TE Teilnr.: 4-1658043-1 MSB0.80RC-ASY040FL,GP,F,-TR</p>	 <p>TE Teilnr.: 4-1658462-1 MSB0.80RC-ASY040FL,GP,30,-TR</p>	 <p>TE Teilnr.: 6-1658043-1 MSB0.80RC-ASY040FL,GP,F,-TR</p>	 <p>TE Teilnr.: 6-1658462-1 MSB0.80RC-ASY040FL,GP,30,-TR</p>

Kunden kauften auch diese Produkte

 <p>TE Teilnr.:2-1986711-3 SCREWLESS, SW,23P,5.0 PCB</p>	 <p>TE Teilnr.:CZ0431-000 Flexible Power Cable, Polyester Insulation, 600-1000 VAC</p>	 <p>TE Teilnr.:2307873001 ZHI15-2.5-0</p>	 <p>TE Teilnr.:4-794635-0 10P MICRO MNL ASSY,VRT,SMT,LF</p>
 <p>TE Teilnr.:1-1901457-1 SEATING TI Z-PK MX, 3PR 8C</p>	 <p>TE Teilnr.:1-2307729-6 16P,2MM,B-B,REC,DRHZ,SMD,0.1AU, TR</p>	 <p>TE Teilnr.:2176368-2 RQ 0603 51K1 0.1% 10PPM 1K RL</p>	 <p>TE Teilnr.:1-2176375-3 RQ 0805 1K54 0.1% 10PPM 1K RL</p>



Dokumente

Produktzeichnungen

[MSB0.80PL19ASY040FL,-,F,-TY](#)

Englisch

CAD-Dateien

[3D PDF](#)

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2-1658048-1_L.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2-1658048-1_L.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2-1658048-1_L.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

[MICTOR SB Interconnection System](#)

Englisch

Produktspezifikationen

[Anwendungsspezifikation](#)

Englisch

Freigabe Agentur

[UL-Bericht](#)

Englisch